

证券代码： 002138

证券简称： 顺络电子

## 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2019-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东兴基金李星辉、中泰证券李荣庆、国海证券沈钱、财通证券鲍娴颖、新时代证券吴吉森、中泰资管谢梦研、华夏人寿王东川、海通证券张弋、招商基金滕越、方正证券吴彤。
时间	2019年5月15日 15:00-17:00
地点	公司D栋五楼会议室、D栋六楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：徐祖华 证券事务专员：于萌萌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、签署《调研来访承诺书》</p> <p>二、公司董秘介绍公司2019年一季度业绩情况及公司产品及业务布局等情况。</p> <p>三、公司董秘回答投资者提问：</p> <p>1、汽车电子的发展情况？</p> <p>答：公司产品经过多年市场及客户认证，目前已通过国际顶级汽车电子大客户的供应商资格认证，公司电子变压器产品自去年下半年开始如期放量，本年度订单情况呈稳步增长态势。汽车电子市场作为重要的市场应用领域布局，正在稳速的发展。</p> <p>2、叠层与绕线产品的异同点？</p>

	<p>答：电感器按用途分主要是信号处理类和电源管理类，信号处理主要用于滤波谐振、匹配阻抗，电源管理主要用于整流平波、噪音抑制。公司片式电感产品按工艺平台可以分叠层电感和绕线电感。绕线型电感，它的特点是电感量范围广，电感精度高，损耗小（即 Q 值大），容许电流大，制作工艺继承性强且相对简单；叠层电感，具有良好的磁屏蔽性，烧结密度高，机械强度好，与绕线型电感相比有：尺寸小、有利于电路的小型化，磁路闭合、不会干扰周围的元器件，也不会受到周围元器件的干扰，有利于元器件的高密度安装等优势。两类电感广泛应用于通讯、消费类、汽车电子、物联网等各种应用领域。</p> <p>3、手机的未来发展情况？</p> <p>答：通讯行业内手机第一梯队大客户市场集中程度不断提升，公司在大客户当中的份额呈逐年上升趋势，新产品不断导入手机大客户中。同时，未来随着 5G 市场的发展，公司在通讯领域未来仍有增长空间。</p> <p>4、5G 的发展情况？</p> <p>答：公司很早就参与 5G 项目预研，2019 年是 5G 产业化元年，目前尚处于起步状态，公司产品布局在通讯网络设备端、智能化终端应用上，可以提供 5G 产业应用所需要的射频电感、功率电感、滤波器、产品等。受益于国内元器件国产化推动进度加速，公司正加大研发投入力度，正积极布局，未来机会较多。</p> <p>5、中美贸易战对公司的影响？</p> <p>答：公司目前出口美国占比较小，贸易战对公司影响较小，中美贸易摩擦，促使国内客户对国产化的需求更为迫切，为国内电子元器件企业提供了更大的发展空间及更坚实的发展基础。</p> <p>6、相比于村田和 TDK 等竞争对手，公司主要有哪些优势？</p> <p>答：(1) 公司十几年来专注于主业，大力发展具有自主知识产权的核心技术，不断投入重点科研项目，并拥有超过 400 多项专利技术，同时，公司拥有一批长期钻研于材料研发及产品技术研发的核心研发团队，自身技术实力雄厚。(2) 综合服务能力方面，公司采取大客户战略，从电子产业链源头入手，将公司产品直接纳入到世界电子前沿技术领导企业设计</p>
--	--

	<p>方案之中, 凭借先进的管理体系、雄厚的开发能力、优异的产品质量和完善的服务, 已经与全球众多电子行业前沿技术领导企业建立了长期战略合作伙伴关系, 客户资源稳定。</p> <p>7、结构陶瓷的发展?</p> <p>答: 公司拥有完整的陶瓷工艺平台, 信柏的精细陶瓷类产品发展方向主要为陶瓷手机盖板、可穿戴式产品及高端消费品的新应用。精细陶瓷产品属于新材料技术的新应用, 目前产值化速度较快, 随着 5G 技术及无线充电市场的发展, 未来发展前景可期。现阶段客户项目正在推动合作中, 进展比较顺利。公司注重陶瓷研发平台的建立, 可根据市场应用的需求, 不断整合资源, 实现快速研发并产值化。</p> <p>8、公司一体成型电感出货情况?</p> <p>答: 一体成型电感主要采用模压工艺, 去年已实现正式批量化供货, 本年度会有计划的持续扩产。</p> <p>9、未来投资支出是怎样的?</p> <p>答: 2019 年投资计划主要包括各大类产品线新增产能的设备扩充、新产品研发投入、新工业园基础设施建设等, 具体投资进度根据客户及市场应用推动状况有序进行。</p> <p>10、公司未来业务的开展规划和布局?</p> <p>答: 公司未来会重点规划发展精密小型化电感、微波器件、汽车电子元器件、国防军工、精细陶瓷产品五大产品系列, 在通讯、消费电子、汽车电子、新能源、物联网、工业自动化等公司重点发展的六大应用市场提前做好布控, 紧跟产品的应用技术趋势。</p>
附件清单 (如有)	不适用
日期	2019 年 5 月 15 日